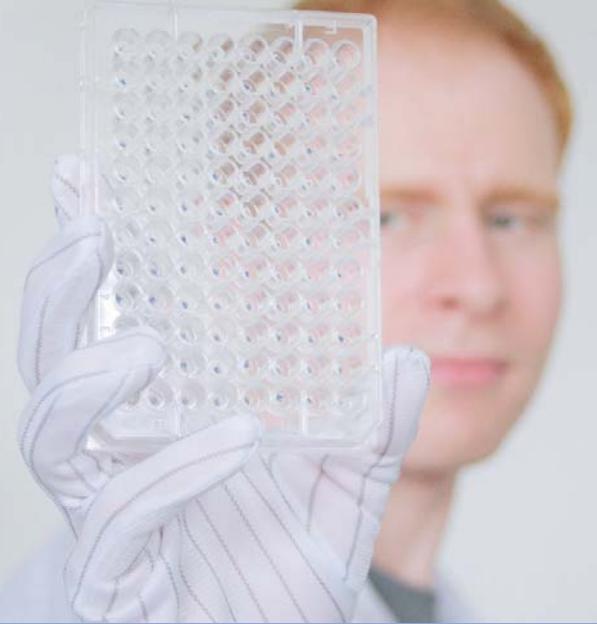




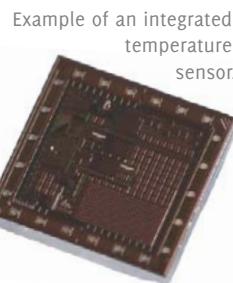
We develop solutions for integrated sensor systems



Our sensor interfaces include functions for analog sensor signal acquisition, digital signal processing, wired and wireless data communication, and low-power operation where required for energy-autonomous applications.

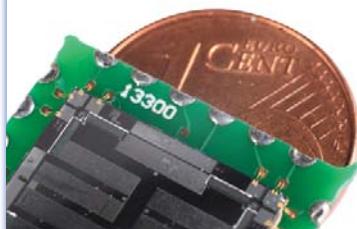
We develop smart integrated solutions for measuring physical, biological, and chemical quantities such as:

- Temperature and light,
- Pressure and ion concentrations,
- Electrical impedance, and
- Magnetic flux.



WE DEVELOP MICROELECTRONIC AND MICROMECHANICAL SENSOR SYSTEMS:

- Modeling and model-based computer-aided design of multiphysical systems
- Design and physical implementation of application-specific integrated circuits (ASIC)
- Development of custom sensor surface layer stacks and geometries
- Complete system design including ASIC/PCB partitioning and embedded software
- Design and implementation of application-specific communication interfaces
 - Wired (SPI, I₂C, PWM, SENT, CAN, ...)
 - Wireless (RFID, 802.15.4, SAW, ...)
- Design and implementation of microelectromechanical systems (MEMS) such as
 - Energy harvesters
 - Inertial sensors
 - RF MEMS



Example of a MEMS energy harvesting device for self-powered operation of microsensor systems.

WE DEVELOP ENERGY-AUTONOMOUS SENSOR SYSTEMS:

- Energy harvesting and ultra-low power design concepts for autonomous systems
- Energy-efficient embedded hardware platforms and wireless data communication protocols
- Energy management for embedded systems

CHARACTERIZATION, TEST, AND PRODUCT QUALIFICATION:

Application-specific characterization, test concepts, and product qualification of sensor systems in multiphysical environments:

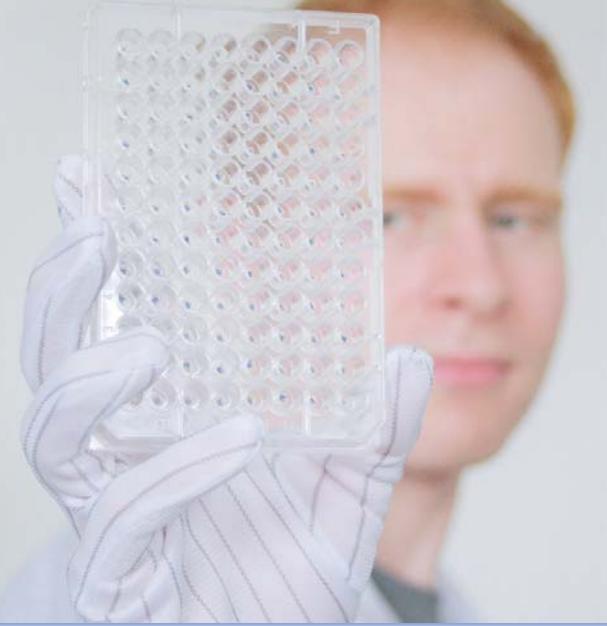
- Measurement and test solutions for a wide range of semiconductor processes (CMOS, BiCMOS, SOI, SiC, Graphene, ...)
- Design and implementation of probe cards, load boards, and application boards
- Test program implementation and test pattern conversion
- Test data analysis and statistics
- Custom configuration of our modular test platform and precision measurement equipment, e.g. for optoelectronic sensors or MEMS devices
- Application of industrial reliability standards for microelectronic and micromechanical systems

Example of an energy-efficient wireless sensor node for personnel localization on airport aprons. The system includes an inertial measurement unit, comprised of an acceleration sensor, a three-axis gyroscope, and a 3D magnetometer.





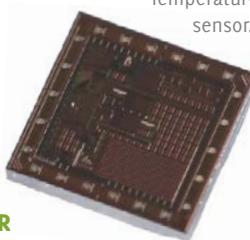
Wir entwickeln Lösungen für integrierte Sensorsysteme



Unsere Sensor-Interfaces übernehmen die analoge und digitale Sensorsignalaufbereitung und -verarbeitung, übertragen Sensorsignale analog und digital sowie drahtgebunden oder drahtlos und arbeiten bei Bedarf energieautark. Wir entwickeln Lösungen für physikalische, biologische und chemische Messgrößen, wie z.B.:

- Temperatur und Licht,
- Druck und Kraft,
- Ionenkonzentrationen,
- Impedanzen und Magnetfelder.

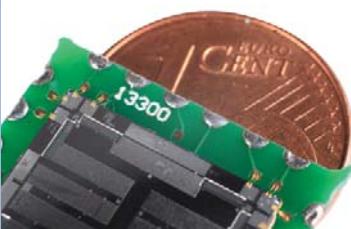
Beispiel für einen integrierten Temperatursensor.



ENTWICKLUNG MIKROELEKTRONISCHER

UND MIKROMECHANISCHER SENSORSYSTEME:

- Modellierung von multiphysikalischen Systemen und Integration der Modelle in eine gemeinsame Entwurfsumgebung
- Entwurf und Realisierung anwendungsspezifischer integrierter Schaltungen (ASICs)
- Konzeption des Oberflächensystems und Anpassung der Sensoroberfläche an die Umgebung
- Systemdesign mit ASIC- und/oder PCB-Partitionierung inkl. eingebetteter Software
- Entwurf und Implementierung von anwendungsbezogenen Schnittstellen für die Anbindung der Sensorsysteme:
 - drahtgebunden (SPI, I₂C, PWM, SENT, CAN, ...)
 - drahtlos (RFID, 802.15.4, SAW, ...)
- Entwurf und Realisierung mikroelektromechanischer Systeme (MEMS), z.B. :
 - Energy-Harvesting-Systeme
 - Inertialsensoren
 - RF-MEMS



Beispiel eines MEMS-Harvesters für die autarke Energieversorgung von Mikro-Sensorsystemen.

ENTWICKLUNG ENERGIEAUTARKER SENSORSYSTEME:

- Einsatz von Energy-Harvesting und Ultra-Low-Power-Konzepten für autarke Systeme
- Entwicklung von energieeffizienten (eingebetteten) Hardware-Plattformen und Funk-Kommunikationsprotokollen
- Energiemanagement für eingebettete Systeme

CHARAKTERISIERUNG, TEST UND QUALIFIZIERUNG:

Anwendungsspezifische Charakterisierungen, Testkonzepte und Qualifizierungen von Sensorsystemen in multiphysikalischen Umgebungen:

- Testlösungen für den Bereich Halbleitermesstechnik auf Basis diverser Halbleiterprozesse (CMOS, BiCMOS, SOI, SiC, Graphene, ...)
- Entwicklung und Aufbau von Probecards, Load- und Applikationsboards
- Testprogrammentwicklung und Patternkonvertierung
- Testdatenanalyse und Statistik
- Konfiguration eigener modularer Testplattformen sowie hochpräziser Messgeräte u.a. für optoelektronische Sensoren und MEMS-Bauelemente
- Anwendung von Zuverlässigkeitssstandards der Mikroelektronik und Mikromechanik

Beispiel für einen energieoptimierten Sensorknoten zur Lokalisierung von Personen auf dem Flughafenvorfeld. Das System enthält eine inertielle Messeinheit aus 3D-Magnetometer, Beschleunigungssensor und Drei-Achsen-Gyroskop.

